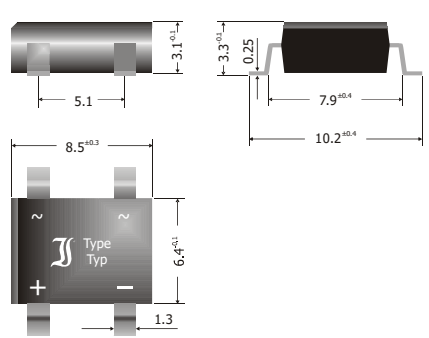
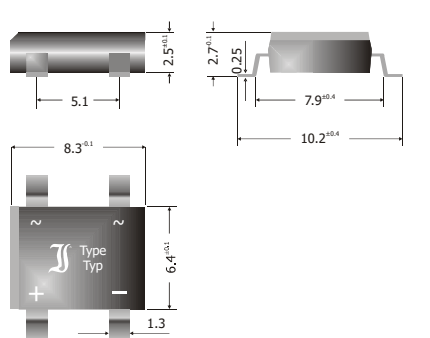


Produktänderungsmitteilung *Product Change Notification*

Titel Title	Änderung der Bauhöhe SO-DIL <i>SO-DIL Device Height Conversion</i>
Typen Types	B40S, B80S, B125S, B250S, B380S, B500S; B40FS, B80FS, B125FS, B250FS, B380FS; CS10S, CS20S, CS30S, CS40S, CS50S
Grund der Änderung	Die neue „schlanke“ Bauhöhe bringt den Anwendern Vorteile beim Leiterplattenentwurf und Bestücken. Die Bauteile können auf der Leiterplattenunterseite angeordnet werden, wo normalerweise die Bauhöhe beschränkt ist.
Reason of Change	<i>The new "slim" height will bring assembly and printed circuit board (PCB) routing advantages to the customer. Devices can be assembled on the bottom side of the PCB, where space is normally restricted.</i>
Zustimmung	Diese Mitteilung wird an alle Diotec Kunden verteilt und auf unserer Internetseite veröffentlicht. Diotec betrachtet diese Änderung als akzeptiert, wenn nicht innerhalb von 30 Tagen nach Ausgabedatum in schriftlicher Form eine gesonderte Vorgehensweise gefordert wird. Hierzu ist der jeweilige Diotec Semiconductor Vertriebskanal zu kontaktieren.
Acceptance	<i>This notice is distributed to all Diotec customers and published on our website. Diotec will consider this change approved unless specific conditions of acceptance are provided in writing within 30 days after issuing of this notice. To do so, contact your local Diotec Semiconductor sales channel.</i>
Art der Änderung Type of Change	<input type="checkbox"/> Major <input type="checkbox"/> Minor

	Bisher Current	Neu New
Mechanisch Mechanical		
Elektrisch Electrical		Keine Änderungen <i>No changes</i>
Verpackung Packaging	1250 Stk. <i>pcs</i> 13" Rolle Blistergurt <i>tape&reel</i>	1500 Stk. <i>pcs</i> 13" Rolle Blistergurt <i>tape&reel</i>
Bestell-Nr. Ordering Code	"B250S" (Bsp./example)	"B250S-SLIM" (Bsp./example)
Artikel-Bezeichnung Part Description	In Auftragsbestätigung und auf den Bauteil-Etiketten (Bsp.) <i>In order confirmation and on device labels (example):</i> "B250S"	In Auftragsbestätigung und auf den Bauteil-Etiketten (Bsp.) <i>In order confirmation and on device labels (example):</i> "B250S slim package, 2.5mm high"

Lieferbarkeit Availability	Letzte Auslieferung der bisherigen Version erfolgt Ende April 2013. <i>Last delivery of current version will be end of April 2013.</i>	Bei Neuaufträgen mit Lieferung ab Mai 2013 wird die neue Version bestätigt. Laufende Aufträge werden gesondert geprüft und Lieferungen evtl. in alte und neue Version aufgeteilt (in solchen Fällen wird eine geänderte Auftragsbestätigung übermittelt). <i>At new orders with delivery from May 2013 , the new version will be confirmed. Running orders will be checked separately and deliveries eventually split into new and old version (in such case a change of order confirmation will be provided)</i>
---	---	--